

**DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA
PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
(artt. 36, comma 2 lettera a e 63, d.lgs. 50/2016)**

Rif. Richiesta di Acquisto: 21283 del 22-11-2019

Oggetto: Silicon wafers

CIG: Z1D2ACBA23

RUP: Gobbo Benigno

Procedura di Gara: Fuori MEPA: Affidamento Diretto

Si tratta di wafer di silicio. Considerando che il costo è sensibilmente inferiore ai 5000€ ed il materiale non è riconducibile a quello informatico, si procederà con richiesta di offerta diretta fuori MePA da paese extra UE (USA).

Importo a base di gara: 1460,00 USD+IVA 16.0% (totale 1727,30 USD)

Importo a base di gara in € : 1316,38 EUR+IVA 16% (totale 1557,39 EUR)

Criterio di agg.: Prezzo piu' basso: caratteristiche standardizzate

Fondo pagante n. 1: KISS/0000/U1030102008: 1359,03 EUR

Fondo pagante n. 2: DOTAZIONI GR 5/0000/U1030102008: 198,36 EUR

Data di generazione del documento
28-11-2019

Il direttore
Rui Rinaldo